一种实验确定微电子器件灵敏体积的方法^{*}

路秀琴^{1;1)} 刘建成¹ 郭继宇¹ 张庆祥² 黄治² 张振龙² 郭刚¹ 沈东军¹ 惠宁¹ 倪嵋楠¹ 孔福全¹ 韩建伟²

> 1 (中国原子能科学研究院核物理所 北京 102413) 2 (中国科学院空间科学与应用研究中心 北京 100080)

摘要 介绍一种实验确定微电子器件单粒子翻转(SEU)灵敏体积 (S_V) 厚度 d 的方法.用从低到高不同能量的重离子辐照微电子器件,测量其 SEU 截面随离子射程的变化曲线 $\sigma_{seu}(r)$,用数学计算从 $\sigma_{seu}(r)$ 和 LET (r)函数提取 d.利用测得的 d和 σ_{seu} (LET),经过模型计算可得到更精确的空间 SEU 率的预言值.

关键词 单粒子效应 灵敏体积 重离子

1 引言

微电子器件受空间辐射引起单粒子翻转(SEU), 锁定(SEL)或烧毁(SEB)统称为单粒子效应(SEE), 它 是威胁航天器及战略武器在轨正常运行和寿命的 重要因素之一. 研究空间辐射对微电子器件产生的 各种效应以及抗辐射加固措施成为国内外关注的 重要课题. 地面模拟试验研究是此种研究的一个重 要方面. 用高能质子或重离子加速器产生的高能质 子和重离子模拟空间辐射环境, 辐照微电子器件或 仪器,测量其SEU, SEL, SEB截面随质子能量或重 离子传能线密度(LET)的变化关系曲线, 再结合空 间质子和重离子辐照环境以及离子与微电子器件 相互作用模型进行理论计算,预言器件或仪器的空 间SEU(SEL或SEB)率以及其它相关参数,实现对器件 抗辐射性能的评估以及解决抗辐射加固的问题.因而, 精确的预估SEU(SEL或SEB)率十分重要. 过高的预估 会增加造价和重量,过低的预估会导致事故发生.要 使评估准确, 需要两个因素: 一是实验数据精确, 二是 理论计算中模型应用正确.

航天微电子器件灵敏体积 (S_V) 的厚度d在预估 空间单粒子效应中是一个关键参数.这是由于多数 预估SEU(SEL)率的模型都用到灵敏体积的概念.人 们假定器件灵敏区是个长方的六面体 $(\text{RPP模型})^{[1,2]}$,

当入射粒子在该长方六面体中沉积的能量大于临界 能量时引起SEU等事件,由于缺乏灵敏体积的准确 信息,通常采用2µm的厚度,使预估得出不满意的结 果. 饱和截面的计算结果与实验测量值最好的情况 也要相差两倍^[1,2].器件灵敏层前面的死层厚度也严 重的影响测量和预估的结果. 研究从实验上测量灵敏 体积 (S_v) 的实际大小,是精确预估器件空间SEE的 关键. D.R.Roth^[3]等和J.Beauvais^[4]等分别通过测量在 不同能量不同入射角度的一系列质子SEU截面来测 定 Sv 厚度 d 和临界电荷. 这需要有至少200MeV的高 能质子加速器. Zoutendik^[5]曾建议用低能低射程的 重离子来观测器件的 $S_{\rm V}$. Barak^[6]和Ecoffet^[7,8]最近分 别实践了这一方法. C.Inguimbert等^[9]测量一种重离 子在一系列不同能量引起的SEU数据,再用数学方法 提取了几个器件的Sv和死层厚度.他们的结果表明, Sv 厚度和上面的覆盖层厚度在不同的器件之间相差 很大. 他们用测得的参数来预言质子SEU率, 使结果得 到大大改善. 本文介绍采用低能重离子辐照微电子器 件来确定其灵敏体积和覆盖层厚度的原理和方法.

2 原理

重离子引起的SEU截面与入射离子的传能线密度(LET)和射程(r)两者有关.实验上测定器件的灵

^{*} 国家自然科学基金(10375098)资助

¹⁾ E-mail: xqlu@iris.ciae.ac.cn

敏体积,就是用非常低射程的离子来观测灵敏体积. LET (r) 曲线在低射程处呈现布拉格峰的形状.如果 改变入射粒子的射程就是改变入射粒子在灵敏体积 内沉积的能量,从而也就改变了SEU截面.实验上,用 从低到高不同能量的重离子辐照器件测量其SEU截 面,也就测量了SEU截面随射程的变化曲线 $\sigma(r)$.在 非常低能时,离子在 S_V 中沉积能量为零,直至能量 升高到粒子足以穿过死层(h)进入灵敏层前,离子在 器件灵敏层中沉积的能量均为零,因而器件没有翻 转.即 $\sigma_{SEU}(r \leq h) = 0$.随着能量升高,在 S_V 中 的沉积能量很快上升到最大值,SEU截面也上升到 最大值(其峰位应在 S_V 内),然后峰位慢慢移出 S_V , SEU截面便缓慢地下降.于是我们应该观测到类似 于LET(r)的 $\sigma(r)$ 函数.通常重离子翻转截面对沉积 能量的曲线可以用Weibull函数拟合.即:

$$\sigma_{\rm SEU}(d,h,u) = \text{Weibull}(E_{\rm dep}(d,h,u)) = \sigma_{\rm sat} \cdot \left\{ 1 - e^{\left[\frac{E_{\rm dep}(d,h,u) - E_c}{w}\right]^s} \right\},\tag{1}$$

其中 σ_{sat} 是饱和截面, E_c 是临界电荷, $w \exists s$ 是两个 形状参数. 当入射能量从E增至E + dE时离子的射 程从r增加到r + u. $E_{dep}(d, h, u)$ 是射程为r的离子 在死层为h,灵敏层厚度为d的器件中沉积的能量,其 表达式为:

$$E_{dep}(d,h,u) = \rho \int_{h}^{h+d} \Gamma(d,h,x) \cdot \text{LET}(x-u) \cdot dx, \quad (2)$$

其中x为入射粒子在器件中经过的距离. ρ 是器件材料的密度. 门函数 Γ (d,h,x):

$$\begin{cases} \Gamma(d,h,x) = 1, & h \leqslant x \leqslant h + d, \\ \Gamma(d,h,x) = 0, & \text{other.} \end{cases}$$
(3)

表示只计算离子的射程在灵敏层厚度 *d* 之内的沉积能量.将(2)式代入(1)式其逆表达为,

Weibull⁻¹(
$$\sigma_{\text{SEU}}(d, h, u)$$
) =
 $\rho \int_{0}^{\infty} \Gamma(d, h, x) \cdot \text{LET}(x - u) \cdot dx.$ (4)

因此,用Weibull函数拟合的 $\sigma(r)$ 曲线描述了 $\Gamma(d,h,x)$ 与LET(x)乘积的卷积过程.而LET(x)可从TRIM程序计算得到,于是我们可以从 $\sigma(r)$ 曲线的去卷积求出 $\Gamma(d,h,x)$ 函数,也就得到了灵敏体积厚度.

3 实验和分析方法

为了测量完整的 $\sigma(r)$ 曲线, 辐照离子在器件中 的射程须在3-100 µm 的范围内变化. 根据HI-13串 列加速器端电压的可变范围,我们用能量范围在2---90MeV的C离子作为辐照离子. 采用调节加速器端 电压和降能片相结合的方法来改变辐照能量. 由于 每个器件的h和d不同,能量变化的间隔要有所区 别.利用HI-13串列加速器实验室的Q3D磁谱仪上建 立的单粒子效应模拟实验装置^[10]照射了HM65642等 五个SRAM器件. 单能C离子通过Au膜散射, 在与束流 方向呈10°处经过Q3D磁谱仪偏转和散焦后辐照器件. 在散射室内Q3D谱仪的入口前安装了可以转动的、 不同厚度的Al吸收片作为降能片. 辐照器件的同时记 录器件翻转个数(包括地址)和辐照粒子个数,从中得出 它们的SEU截面.本次实验还用70MeV的F、120MeV 的Cl、192MeV的Br和240MeV的I离子辐照了上述器 件,得到了这些器件在LET值为5.06,14.4,39.7 和61.5MeV/mg·cm⁻²的SEU截面. 从而得到了这 些器件的SEU截面随LET值变化曲线. 图1给出器 件HM65642的实验测量SEU截面随射程的变化曲线



 $(\sigma_{seu}(r))$,图2是SEU截面随LET值的变化曲线(σ_{seu} (LET)).从图1我们可以看到,在 $r = 3\mu m$ 附近截面 从0很快上升,在 $r = 20\mu m$ 附近上升到最大值,然 后开始缓慢下降.从该曲线还可以推断,此器件 的覆盖层死区厚度约在 $3\mu m$.其精确值有待理论 分析的结果.图2中的LET值是没有减去在死区中 能损的值,但整体形状呈Weibull函数状.数据的处 理和分析目前正在进行中.拟进行的分析方法包 括:1)通过TSRIM程序算出各能量的离子在器件 中的射程,得出SEU截面随射程的变化曲线 $\sigma(r)$. 2)用TRIM程序从 σ_{seu} (LET)计算出 $\sigma_{seu}(r) = 0$ 计算 出h,从 $\sigma_{\text{seu}}(r)$ 和 $\sigma_{\text{seu}}(E_{\text{dep}})$ 推出 $E_{\text{dep}}(d,u)$.4)利用



参考文献(References)

- McNulty P J, Abdel-Kader W G, Farrel G E. Radiat. Phys. Chem., 1994, 43: 139—149
- 2 Barak J, Levinson J, Akkerman A et al. Proc. 3rd RADECS Conf., 1995, 431—436
- 3 Roth D.R, McNulty P J, Abdel-Kader W G et al. IEEE Trans. Nucl. Sci., 1993, 40: 1721
- Beauvais J, McNulty P J, Abdel-Kader W G et al. Proc.
 2rd RADECS Conf., 1993, 540
- 5 Zoutendyk J A, Smith L S, Soli G A. et al. IEEE Trans. Nucl. Sci., 1985, **32**: 4164—4169; McNulty P J, Beauvais

公式(4)的表达, $M \sigma_{seu}(r)$ 和LET(r)进行去卷积计 算, 得到 $\Gamma(d,h,u)$ 函数, 提取 S_V 厚度d值. 5)将得 到的灵敏体积厚度h值应用于RPP模型, 从测得 的 σ_{seu} (LET)曲线结合空间辐射模型和离子与微电 子器件相互作用模型计算, 预言空间SEU率.

4 结束语

介绍一种实验上用重离子研究微电子器件SEU 灵敏体积的方法. 改变离子在器件中的射程, 测得SEU截面 $\sigma_{seu}(r)$ 曲线,再用数学方法从 $\sigma_{seu}(r)$ 和LET (r)的去卷积计算提取灵敏体积厚度和覆盖层 厚度.

W J, Roth D R. IEEE Trans. Nucl. Sci., 1991, 38: 1463

- 6 Barak J, Levinson J, Akkerman A et al. Proc. 3rd RADECS Conf., 1995, 321—325
- 7 Ecoffet R, Duzellier S, Barak J et al. Proc. 4rd RADECS Conf., 1997, 576
- Ecoffet R, Duzellier S. IEEE Trans. Nucl. Sci. 1997, 44(6): 2378—2385
- 9 Inguimbert C et al. IEEE Trans. Nucl. Sci., 2000, 47(3): 551-558
- 10 LU Xiu-Qin et al. NUCL. TECH., 2003, **26**(4): 271— 274(in Chinese) (路秀琴等. 核技术, 2003, **26**(4): 271—274)

A Method for Experimental Determination of the Sensitive Volume Thickness*

LU Xiu-Qin^{1;1)} LIU Jian-Cheng¹ GUO Ji-Yu¹ ZHANG Qing-Xiang² HUANG Zhi² ZHANG Zhen-Long² GUO Gang¹ SHEN Dong-Jun¹ HUI Ning¹ NI Mei-Nan¹ KONG Fu-Quan¹ HAN Jian-Wei²

1 (China Institute of Atomic Energy, Beijing 102413, China)

2 (Centen for Space Science and Application Reseach, The Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China)

Abstract A method of experimental determination of the sensitive volume (S_v) thickness d of microelectronic devices is presented. It is based upon the deconvolution of the functions of heavy ion upset cross sections versus the range of the incidentions $\sigma_{seu}(r)$, measured by varying the ion energy, and LET (r). The measured σ_{seu} (LET) and d can be used for accurate prediction of the rate of Single Event Effects (SEE) in space.

Key words single event effects, sensitive volume, heavy ion

^{*} Supported by National Natural Science Foundation of China(10375098)

¹⁾ E-mail: xqlu@iris.ciae.ac.cn